



58664

产品信息



100μm 低温交联热反应胶带

产品描述

tesa® LTC 58664 (低温交联热反应胶带) 是一款低温热反应型胶带。此产品是无基材的黑色双面胶带，采用 PE 涂层离型纸。

tesa® LTC 58664 不含卤素成分，符合RoHS规范的要求。

在室温下，tesa® LTC 58664 不具有初粘性。通过加温和施压使其发生反应。

产品特性：

- 即使在极窄的粘接面积和极小的设计空隙内，均保持出色稳定的粘接效果
- 可在低温和压力条件下激活
- 优异的抗震性能
- 耐化学腐蚀性
- 稳定可靠的粘性，尤其是在金属表面
- 低溢胶率

特点

- Extremely high bonding performance and reliability, even on thin design gaps
- Activated at low temperature and pressure
- Excellent shock resistance
- Chemical resistant
- Strong reliability performance especially on metals
- Very low oozing ratio
- At room temperature tesa® LTC 58664 is not tacky.
- tesa® LTC 58664 is free of halogen and compliant with current RoHS directive.

应用

tesa® LTC 特别适用于电子设备内部的不同材料的结构性粘接：

- 金属的结构性粘接
- 敏感电子零部件的粘接



58664

产品信息

技术参数 (平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

• 基材	无	• 总厚度	100 µm
• 胶粘剂类型	crosslinkable polyurethane	• 颜色	黑色
• 离型纸类型	PE涂层纸		

属性/性能值

• 粘接强度 (推出)	4 N/mm ²
---------------	---------------------

附加信息

操作建议：

tesa® LTC 在室温下不是自粘胶带，它在特定温度和压力的作用下会产生粘性。以下是对胶面激活的推荐参数：

1) 预贴：

预贴是将热反应胶带覆贴在被粘物表面。

推荐参数：

- 温度¹ 50-60 °C
- 压力² 1-5 bar
- 时间 5 – 20 秒

预贴时，胶面短时间暴露在60 °C下，不会影响胶带的最终粘性。

2) 热压：

在预贴后，移除热反应胶带表面的离型纸。放置第二层被粘物，在温度和压力条件下持续一定时间，以保证足够的粘接强度。

推荐参数：

- 温度¹ 75 – 110 °C
- 压力² 3 – 10 bar
- 时间 10 – 480 秒

在110°C 温度下，可以在较短时间内激活；在低温下，可通过延长热压时间以激活。

以上粘接力数据取自标准实验条件（为平均值）。粘接材料：PC/PC / 粘接条件：温度 = 90 °C; 压力 = 5 bar; 时间 = 120 秒。

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=58664>



58664

产品信息

附加信息

为达到最佳粘接强度，粘接表面应保持清洁和干燥。在进行性能测试前，请静置至少1 – 2小时。最终的粘接强度可在24小时后实现。

tesa[®] LTC 胶带建议储存条件：

- 德莎建议以原始包装形式在常温干燥的环境下储存（25 °C以下）。
- tesa[®] LTC 胶带在粘接前不能暴露在超过35 °C的环境下，包括运输、存储和模切过程。长期储存应控制环境温度不超过25 °C。
- 保质期为生产后的6个月，实际的保质期请参照卷芯内部标签上的最佳使用日期。
- 更多详情，请参照我们的运输指南。

¹“预贴”和“热压”温度皆为传递到胶面的实际温度。

²“预贴”和“热压”压力皆为直接作用在胶面的实际压力²。

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验，在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值，而不可用于规范目的。因此，德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此，对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法，使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问，我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=58664>